Rev'd PCT/PTO 15 OCT 200.

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM EBIET DES PATENTWESENS

# **PCT**

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

RECEIVED

2 6 AUG 2004

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |             |                               |                                          |                      |                                       |                                 | 2 0 A00 2001                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 03SGL0136WOP  WEITERES VOF         |                                                                                                                                                                                                                      |             |                               | WEITERES VORG                            | EHEN                 | siehe Mittellung<br>vorläufigen Prü   | g über die Üb<br>Ifungsberichts | WIPO PCT<br>ersendung des internationalen<br>s (Formblatt PCT/IPEA/416) |
| Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/03882                               |                                                                                                                                                                                                                      |             |                               | Internationales Anmelde<br>15.04.2003    | edatum (             | Tag/Monat/Jahr)                       | Prioritätsda<br>15.04.20        | tum <i>(TagMonatUahr)</i><br>02                                         |
| Inter                                                                      | nation                                                                                                                                                                                                               | ale Pa      | tentklassifikation (IPK) oder | nationale Klassifikation u               | nd IPK               |                                       | l,                              |                                                                         |
|                                                                            | Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C23C14/10                                                                                                                            |             |                               |                                          |                      |                                       |                                 |                                                                         |
| Anm                                                                        | elder                                                                                                                                                                                                                |             |                               |                                          |                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                 |                                                                         |
| SCI                                                                        | HOTT                                                                                                                                                                                                                 | GLA         | IS                            |                                          |                      |                                       |                                 |                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |             |                               |                                          |                      |                                       |                                 |                                                                         |
| 1.                                                                         | <ol> <li>Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung<br/>beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.</li> </ol> |             |                               |                                          |                      |                                       |                                 |                                                                         |
| 2.                                                                         | 2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.                                                                                                                                       |             |                               |                                          |                      |                                       |                                 |                                                                         |
|                                                                            | $\boxtimes$                                                                                                                                                                                                          | Auß         | erdem liegen dem Beric        | ht ANLAGEN bei: dabe                     | i handel             | lt es sich um Bl                      | ätter mit Re                    | schreibungen, Ansprüchen                                                |
|                                                                            | _                                                                                                                                                                                                                    | una         | oder ∠eichnungen, die g       | ieändert wurden und di                   | esem B               | ericht zuarunde                       | liegen, und                     | loder Blätter mit vor dieser                                            |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      | PCT         | orde vorgenommenen B<br>`).   | erichtigungen (siehe R                   | egel 70.             | 16 und Abschn                         | itt 607 der V                   | erwaltungsrichtlinien zum                                               |
|                                                                            | Dies                                                                                                                                                                                                                 | e Anl       | z<br>agen umfassen insgesa    | mt 7 Blätter.                            |                      |                                       |                                 |                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |             | <del></del>                   | <del>-</del>                             |                      |                                       |                                 |                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |             |                               |                                          |                      |                                       |                                 |                                                                         |
| 3.                                                                         | Dies                                                                                                                                                                                                                 | er Be       | richt enthält Angaben zu      | ı folgenden Punkten:                     |                      |                                       |                                 |                                                                         |
|                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                    | $\boxtimes$ | Grundlage des Besche          | eids                                     |                      |                                       |                                 |                                                                         |
|                                                                            | 11                                                                                                                                                                                                                   |             | Priorität                     |                                          |                      |                                       |                                 |                                                                         |
|                                                                            | 111                                                                                                                                                                                                                  |             | Keine Erstellung eines        | Gutachtens über Neut                     | eit erfir            | nderische Tätid                       | keit und dev                    | verbliche Anwendbarkeit                                                 |
|                                                                            | IV                                                                                                                                                                                                                   |             | Mangelnde Einheitlich         |                                          | ,                    | .acr.cono rang                        | Kon ana gov                     | VOIDIIONO / (IWO) I GDAI REIL                                           |
|                                                                            | ٧                                                                                                                                                                                                                    | ×           | Begründete Feststellur        | •                                        | ) hinsich<br>Erkläru | ntlich der Neuhe<br>Ingen zur Stütz   | eit, der erfind<br>ung dieser F | derischen Tätigkeit und der<br>Feststellung                             |
|                                                                            | VI                                                                                                                                                                                                                   |             | Bestimmte angeführte          |                                          |                      | <b>G</b> -111-111-1                   | <b>g</b>                        |                                                                         |
|                                                                            | VII                                                                                                                                                                                                                  |             | Bestimmte Mängel der          | r internationalen Anmel                  | dung                 |                                       |                                 |                                                                         |
|                                                                            | VIII                                                                                                                                                                                                                 |             |                               | gen zur internationalen                  | _                    | ung                                   |                                 |                                                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |             |                               |                                          |                      | J                                     |                                 |                                                                         |
| <u> </u>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |             |                               |                                          |                      | -                                     |                                 |                                                                         |
| Datu                                                                       | Datum der Einreichung des Antrags                                                                                                                                                                                    |             |                               | Datum der Fertigstellung dieses Berichts |                      |                                       |                                 |                                                                         |
| 29.08.2003                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |             |                               | 26.08.2004                               |                      |                                       |                                 |                                                                         |
| Nam                                                                        | Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung<br>beauftragten Behörde                                                                                                                                   |             |                               |                                          | Bevollr              | nächtigter Bedier                     | nsteter                         |                                                                         |
| Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2                            |                                                                                                                                                                                                                      |             |                               |                                          |                      |                                       |                                 |                                                                         |
| NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas<br>Tel. +31 70 340 - 2040 Tx; 31 651 epo pl |                                                                                                                                                                                                                      |             |                               | Patte                                    | rson, A              |                                       |                                 |                                                                         |
|                                                                            | <u> </u>                                                                                                                                                                                                             | Fa          | c: +31 70 340 - 3016          | · - <b>F</b>                             | Tal                  | 1 70 240-2421                         |                                 |                                                                         |

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/03882

| <ol> <li>Grundlage des Be</li> </ol> | richts |
|--------------------------------------|--------|
|--------------------------------------|--------|

| 1.                                                                                                                                   | Aui                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | torderuna nach Artikel 14 hin                                     | er internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine<br>vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich<br>peigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                      | Bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | schreibung, Seiten                                                |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                      | 1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                 | in der ursprünglich eingereichten Fassung                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                      | Ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sprüche, Nr.                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                      | 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                 | eingegangen am 30.06.2004 mit Schreiben vom 29.06.2004                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                      | Zei                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | chnungen, Blätter                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                      | 1/5-                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5/5                                                               | in der ursprünglich eingereichten Fassung                                                                                                                                                                                     |  |
| 2.                                                                                                                                   | <ol> <li>Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der<br/>die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern<br/>unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.</li> </ol> |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Spraceingereicht; dabei handelt es sich um: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   | hörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache<br>h um:                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | die Sprache der Übersetzun (nach Regel 23.1(b)).                  | g, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | die Veröffentlichungssprach                                       | e der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | die Sprache der Übersetzun<br>worden ist (nach Regel 55.2         | g, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht<br>und/oder 55.3).                                                                                                                                  |  |
| 3.                                                                                                                                   | Hin:<br>inte                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sichtlich der in der internation<br>rnationale vorläufige Prüfung | nalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:                                                                                   |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in der internationalen Anmel                                      | dung in schriftlicher Form enthalten ist.                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   | onalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   | n in schriftlicher Form eingereicht worden ist.                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bei der Behörde nachträglich                                      | n in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die Erklärung, daß das nach<br>Offenbarungsgehalt der inte        | nträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den<br>rnationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.                                                                                 |  |

Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

| Beschreibung, | Seiten |
|---------------|--------|
| Ansprüche,    | Nr.:   |
| Zeichnungen,  | Blatt: |

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

PCT/EP 03/03882 Internationales Aktenzeichen

| 5. 🗆 | Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich         |
|      | eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).                                                      |

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-32

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ansprüche 1-32 Ja:

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-32

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

#### Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: WOO-BEOM CHOI ET AL: "Anodic bonding technique under low temperature and low voltage using evaporated glass", Journal of Vacuum Science & Technology B (Microelectronics and Nanometer Structures), Bd.

15. Nr. 2, Seiten 477-481, March-April 1997

D2: CH 387 175 A (WESTERN ELECTRIC CO) 31. Januar 1965 (1965-01-31)

US-A-4 374 391 (CAMLIBEL IRFAN ET AL) 15. Februar 1983 (1983-02-15) D3:

Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument): ein Verfahren zur Gehäusebildung bei elektronischen Bauteilen (Zusammenfassung; Seite 481, letzte Satz), wobei eine Glasschicht mittels einer Aufdampfglasquelle auf eine Seite eines Substrats aufgedampft wird (Seite 477, Kapitel II). Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher vom bekannten Verfahren dadurch, dass anschließend die gegenüberliegende Seite des Substrats bearbeitet wird, wobei Leitungskontakten erzeugt werden. Ähnlicherweise unterscheidet sich das Verfahren gemäß dem Anspruch 1 von den Verfahren, die in den Druckschriften D2 (siehe Patentansprüche I;II,1.1; Seite 7, Zeile 67 bis Seite 8, Zeile 46) bzw. D3 (siehe Spalte 4, Zeilen 44-51). Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT).

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, dass Anschlussstrukturen zu elektronischen Bauteilen hergestellt werden, während die Bauteile schon durch eine Aufdampfglasschicht geschützt sind. Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT), weil dieses Verfahren nicht aus dem Stand der Technik hervorgeht.

Die Ansprüche 2-22 sind vom Anspruch 1 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/03882

Obwohl die Dokumente D1, D2 und D3 jeweils elektronische Bauteile beschreiben, die ganz bzw. teilweise mit einer Aufdampfglasschicht überzogen sind, ist der Gegenstand des Anspruchs 23 weder aus diesen Entgegenhaltungen bekannt, noch durch sie nahgelegt. Gemäß dem Anspruch 23 weist der Bauteil wegen seiner Herstellungsweise Anschlussstrukturen an der der Glasschicht gegenüberliegenden Substratseite auf. Auch der Anspruch 23 erfüllt deshalb die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

Die Ansprüche 24-32 sind vom Anspruch 23 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

Da die Erfindung in der elektronischen Industrie gebraucht wird, ist eine gewerbliche Anwendbarkeit auch vorhanden.

30. JUN. 2004 11:15

5

10

15

NR. 7892 S. 13

03SGL0136WOP

30. Juni 2004

#### Geänderte Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Gehäusebildung bei elektronischen Bauteilen, insbesondere Sensoren, integrierten Schaltungen und optoelektronischen Bauelementen; mit folgenden Schritten:
  - Bereitstellen eines Substrats (1), welches einen oder mehrere Bereiche mit Halbleiterstrukturen (2) sowie mit Anschlussstrukturen (3) oder zur Bildung von Halbleiterstrukturen (2) und Anschlussstrukturen (3) aufweist, wobei wenigstens eine erste Substratseite (1a) zu verkapseln ist,
  - -Bereitstellen einer Aufdampfglasquelle (20),
  - -Anordnen der ersten Substratseite (1a) relativ zur Aufdampfglasquelle derart, dass die erste Substratseite (1a) bedampft werden kann;
    -Bedampfen der ersten Substratsseite mit einer
    - -Bedampfen der ersten Substratsseite mit einer Glasschicht (4),
    - Ausdünnen des Substrats (1) an der Unterseite (1b),
- 20 Erzeugen von Ätzgruben (6),
  - Erzeugen von Leitungskontakten (7) auf der Unterseite (1b).
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
  der eine oder die mehreren Bereiche mit
  Halbleiterstrukturen (2) auf der ersten Seite (1a) des
  Substrats angeordnet sind.
- Verfahren gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
   daß das Substrat auf einer der ersten Seite (1a)
   gegenüberliegenden zweiten Seite (1b) mit einer
   Passivierungsschicht (10, 11) versehen wird.
- Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,
   wobei das Substrat einen Wafer umfaßt, dadurch

30. JUN. 2004 11:15

NR. 7892 S. 14

035GL0136WOP

30. Juni 2004

gekennzeichnet, daß das Verfahren das Verpacken von Bauelementen im Waferverbund umfaßt.

- Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,
   dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat (1) auf zwei
   Seiten (1a, 1b) mit einer Glasschicht (4,10,11)
   bedampft wird.
- Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,
   dadurch gekennzeichnet, daß eine Aufdampfglasquelle
   (20) bereitgestellt wird, die wenigstens ein binäres
   Glassystem erzeugt.
- Verfahren gemäß einem der vorstehenden Anprüche,
   dadurch gekennzeichnet, daß die Aufdampfglasquelle
   (20) solange betrieben wird, bis die Glasschicht (4)
   insbesondere auf der ersten Substratseite eine Dicke
   im Bereich von 0,01 bis 1000 μm aufweist.
- Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,
  dadurch gekennzeichnet, daß beim Bereitstellen einer
  Aufdampfglasquelle (20), ein Reservoir mit organischen
  Bestandteilen bereitgestellt wird, die durch Anlegen
  eines Vakuums oder durch Erwärmung in den gasförmigen
  Zustand übergehen, so dass während der Bedampfung
  Mischschichten aus anorganischen und organischen
  Bestandteilen auf der Substratseite gebildet werden
  können.
- 30 9. Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Glasschichtdicke im Bereich zwischen 0,1 bis 50 μm liegt.
  - 10. Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

35

NR. 7892 S. 15

03SGL0136WOP

30. Juni 2004

dadurch gekennzeichnet, dass die Glasschichtdicke im Bereich zwischen 50 bis 200  $\mu m$  liegt.

- 11. Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,
  5 dadurch gekennzeichnet, dass das Aufdampfglas der
  Quelle (20) mittels Elektronenstrahl (24) aus einem
  Glastarget (23) erzeugt wird.
- 12. Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,
  10 dadurch gekennzeichnet, dass als Aufdampfglas ein
  Borosilikatglas mit Anteilen von Aluminiumoxid und
  Alkalioxiden verwendet wird.
- 13. Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,
  dadurch gekennzeichnet, dass das Aufdampfglas einen
  Wärmeausdehnungskoeffizienten nahezu gleich dem des
  Substrates aufweist.
- 14. Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,
  20 dadurch gekennzeichnet, dass die Glasschicht (4) in
  einer Dicke erzeugt wird, wie sie zum hermetischen Abschluss erforderlich ist, und dass eine
  Kunststoffschicht (5) über der Glasschicht (4)
  aufgetragen wird, um die weitere Verarbeitung des
  25 Substrates (1) zu erleichtern.
  - 15. Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Schichten Glas auf das Substrat (1) aufgedampft werden, wobei die Glasschichten aus unterschiedlichen Glaszusammensetzungen bestehen können.
  - 16. Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Verarbeitung des Substrates (1) den Abtrag von Material an einer

10

15

20

25

30

35

NR. 7892 S. 16

#### 035GL0136WOP

30. Juni 2004

zweiten Substratseite (1b) umfasst, die der ersten Substratseite (1a) gegenüberliegt.

17. Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat (1) einen Wafer mit mehreren Halbleiterstrukturen (2) und Anschlußstrukturen (3) aufweist, wobei

die zweite, der ersten Substratseite (la) gegenüberliegende Substratseite (lb) gedünnt wird,

an der zweiten Substratseite (1b) im Bereich der herzustellenden Anschlussstrukturen Gruben (6) geätzt werden,

die Bereiche zur Bildung der Halbleiterstrukturen (2) unter Verwendung von Kunststoffschichten lithographiert werden,

auf der zweiten Substratseite (1b) in den Bereichen mit Anschlußstrukturen (3) Leitungskontakte (7) hergestellt werden,

der Kunststoff von der zweiten Substratseite (1b) entfernt wird,

ein Ball Grid Array (8) an den Leitungskontakten (7) aufgebracht wird, und

der Wafer zur Bildung mehrerer elektronischer Bauteile aufgetrennt wird, die jeweils erste, verkapselte Seiten (1a) aufweisen.

- 18. Verfahren nach Anspruch 17,
  dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Substratseite
  (1b) mit einem Kunststoffüberzug (10) unter Aussparung
  der Ball Grid Bereiche (8) versehen wird.
- 19. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet,

dass nach Entfernung des Kunststoffes von der zweiten Substratseite (1b) die zweite Substratseite

30

35

NR. 7892 S. 17

035GL0136WOP

30. Juni 2004

insgesamt mit einer Glasschicht (11) bedampft wird, und

- dass die Leitungskontakte (7) durch örtliche

  Beseitigung der Glasschicht (11) freigelegt werden,
  wonach die Schritte des Aufbringens des Ball Grid
  Arrays (8) und des Auftrennens erfolgen, um beidseitig
  verkapselte elektronische Bauteile zu erhalten.
- 10 20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Substratseite insgesamt mit einer Glasschicht (11) im Bereich von 1 bis 50  $\mu$ m Dicke bedampft wird, und
- 15 21. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 20,
  dadurch gekennzeichnet, dass die Ätzgruben (6); die
  bis zu den Anschlußstrukturen (3) führen, mit
  leitfähigem Material (12) gefüllt werden, wonach mit
  oder ohne Entfernung des Kunststoffes (10) an der
  zweiten Substratseite (1b) sowie mit oder ohne
  Glasschicht (11) auf der zweiten Substratseite (1b)
  unter Freilassung der Leitungskontakte (7) das Ball
  Grid Array (8) an den Leitungskontakten (7) bzw. an
  dem Füllmaterial aufgebracht wird.
  - 22. Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Bedampfen der ersten Substratsseite (la) mit einer Glasschicht (4) das Plasma-Ionen-unterstützte Aufdampfens (PIAD) umfasst.
    - 23. Elektronisches Bauteil, insbesondere als Sensor oder als integrierte Schaltung oder als optoelektronisches Bauelement, herstellbar mit einem Verfahren gemäß einem der vorstehenden Ansprüche.

25

30

NR. 7892 S. 18

03SGL0136WOP 30. Juni 2004

24. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 23, welches auf einer ersten Seite (la) einen oder mehrere Bereiche mit Halbleiterstrukturen (2), sowie Anschlussstrukturen (3) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat auf zumindest einer Seite mit einer aufgedampften Glasschicht (4) beschichtet ist.

- 10 25. Elektronisches Bauteil gemäß Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Glasschicht (4) eine das Bauteil verstärkende Kunststoffschicht (5) aufgebracht ist.
- 15 26. Elektronisches Bauteil gemäß einem der Ansprüche 24 oder 25, dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat ausgedünnt ist.
- 27. Elektronisches Bauteil gemäß einem der Ansprüche 24

  20 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat auf
  einer zweiten Seite (lb), die einer ersten Seite (la),
  mit Halbleiterstrukturen und Anschlußstrukturen
  gegenüberliegt, mit einer Passivierungsschicht (10,
  11) versehen ist.
  - 28. Elektronisches Bauteil gemäß einem der Ansprüche 24 bis 27, dadurch gekennzeichnet, daß die Glasschicht (4) eine Mischschicht aus anorganischen und organischen Bestandteilen umfaßt.
    - 29. Elektronisches Bauteil gemäß einem der Ansprüche 24 bis 28, gekennzeichnet durch eine mehrschichtige Glasschicht (4).

03SGL0136WOP

30. Juni 2004

- 30. Elektronisches Bauteil gemäß Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichten der Glasschicht unterschiedliche Zusammensetzungen aufweisen.
- 5 31. Elektronisches Bauteil gemäß einem der Ansprüche 24 bis 30, dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat (1) auf einer zweiten Seite (1b) Leitungskontakte aufweist, welche mit Anschlußstrukturen auf der ersten Seite (1a) verbunden sind.
  - 32. Elektronisches Bauteil gemäß Anspruch 31, gekennzeichnet durch ein Ball Grid Array (8) an den Leitungskontakten.

15